DIN 6113-1:2010-08 (D)

Verpackung - Elektronische Identifikation von starren Industrieverpackungen, Positionierung und Systemparameter für passive RFID-Chips - Teil 1: Allgemeines

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 3
2 Normative Verweisungen 3
3 Begriffe 3
4 RFID-Chipplatzierung an starren Industrieverpackungen 4
5 Technische Anforderungen an RFID-Chips und Lesegerät 5
5.1 Allgemeines 5
5.2 Elektronische Anforderungen an RFID-Chips und Lesegerät 5
5.2.1 Allgemeines 5
5.2.2 RFID-Chip 5
5.2.3 RFID-Chiplesegerät 5
5.3 Struktur der Nutzdaten 6